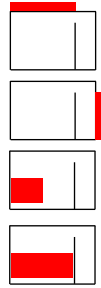




# Werbebanner auf [www.SMT-Verlag.de](http://www.SMT-Verlag.de)

## emv-esd



Typ	Größe in Pixel	Formate	Preise pro Woche
Super Banner	728 x 90	GIF/JPG/Flash	300 €
Wide Skyscraper	160 x 600	GIF/JPG/Flash	250 €
Rectangle	180 x 150	GIF/JPG/Flash	150 €
Medium Rectangle	300 x 250	GIF/JPG/Flash	250 €

Sie können selbstverständlich auch jedes andere Format wählen, inklusive Video. Bitte fragen sie bei uns an!

## CADS

### Redaktion + Vertrieb

Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier  
info@smt-verlag.de  
www.smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1  
55218 Ingelheim  
Tel: +49 (0)6132 4316-47  
Fax: +49 (0)6132 4316-49

### Anzeigenverkauf

Johann Bylek  
Tel: +43-660-224-7005  
E-mail: bylek.johann@gmail.com

# MEDIADATEN 2019

THEMEN  
TERMINE  
PREISE

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung



## emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT & AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

## CADS

CAE/CAD/CAM/CAQ

SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG  
 JAHRGANG 31  
 MAI - JUNI 2018  
 WWW.SMT-VERLAG.DE  
 30974

**emv-esd 2**  
 smthybridpackaging  
 Internationale Fachzeitschrift und Kongress  
 für Systemanbieter in der Mikroelektronik  
 München, 08. - 10.06.2018

5-6 **SMT**

**ADOPTSMT MULTI SPLICE SYSTEM**

Lötbrauch in der Elektronikfertigung    Marktübersicht Lötssysteme    EMV-Richtlinien für die digitalisierte Welt    Marktübersicht EMV-Anbieter

Beste Verbindungen in der SMT Bestückung

- Herausgeber:** Jost Dennier
- Redaktion:** Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier  
**Anschrift:** Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD  
 Oberer Schenkgarten 1  
 55218 Ingelheim  
 Tel.: +49 (0)6132 43 16 47  
 Fax: +49 (0)6132 43 16 49  
 E-Mail: info@smt-verlag.de  
 Web: www.smt-verlag.de
- Anzeigen:** Johann Bylek  
 Telefon: +43-660-224-7005  
 E-Mail: bylek.johann@gmail.com
- Inhaber:** Jost Dennier
- Verlag:** SMT-VERLAG  
 Oberer Schenkgarten 1  
 55218 Ingelheim
- Jahrgang:** 32. Jahrgang 2019
- Erscheinungsweise:** 7 x in 2019
- Erscheinungs-/Redaktionsplan:** siehe Seite 5/6
- Bezugspreise:**

Jahresabonnement:	58,00 Euro inkl. Versand
Einzelheft:	9,00 Euro
Jahresabo: EMV-ESD bzw. CADS	29,00 Euro inkl. Versand

### ■ Kurzcharakteristiken:

»SMT Germany« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

#### Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert über die Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik. Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei der Anwendung von CA-Techniken wie Verifikation, Design, Routing, Signalintegrität u s w.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

**Zielgruppen** sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren Erzeugnissen einsetzen.

■ **Auflagen-Analyse:** Intern (30.09.2017 -01.10.2018)

■ **Druckauflage:** 9500

■ **Tatsächlich verbreitete Auflage**

*im Jahresdurchschnitt:* 9220

■ **Verkaufte Auflage:** 805

■ **Freistücke:** 8165 pro Ausgabe

■ **Rest-, Archiv- und Belegexemplare:** 250 pro Ausgabe

### ■ Geographische Verbreitungsanalyse

Wirtschaftsraum	Anteil an der Auflage in %	
<b>Inland</b>		
Postleitzahl 0	218	2,4
Postleitzahl 1	322	3,5
Postleitzahl 2	528	5,7
Postleitzahl 3	715	7,8
Postleitzahl 4	626	6,8
Postleitzahl 5	720	7,8
Postleitzahl 6	1128	12,2
Postleitzahl 7	1957	21,2
Postleitzahl 8	1608	17,4
Postleitzahl 9	815	8,8
<b>Ausland</b>		
Schweiz	127	1,4
Österreich	118	1,3
Großbritannien	95	1,0
Niederlande	90	1,0
Sonstiges Ausland	153	1,7
<b>Gesamtauflage</b>	<b>9220</b>	<b>100,0</b>

## Branchen-/Wirtschaftszweige

Nr. Grundsystematik	Empfängergruppen	Exemplare	%
242	Maschinenbau	621	6,7
243	Datenverarbeitung/ Büromaschinen	158	1,7
244	Fahrzeugbau	231	2,5
248	Luft- und Raumfahrt	294	3,2
250	<b>Elektronikfertigung</b>	3741	40,6
	Unterhaltungselektronik	153	1,7
	Medizin techn. / Optik	309	3,4
	Leiterplattenhersteller	239	2,6
	Ing. Büros/Dienstleistung	1218	13,2
	Mess- und Regeltechnik	404	4,4
5	Nachrichtentechnik / Verkehr	824	8,9
	Bauelemente-Hersteller	241	2,6
	Stromerzeugung	69	0,7
9	Ausbildung / Forschung	643	7,0
	Sonstige Branchen	75	0,8
Tatsächlich verbreitete Auflage		9220	100,0

## Betriebsgröße

	Exemplare	%
1 bis 9 Beschäftigte	1466	15,9
10 bis 49 Beschäftigte	1130	12,3
50 bis 99 Beschäftigte	811	8,8
100 bis 499 Beschäftigte	2236	24,3
500 bis 999 Beschäftigte	827	9,0
1000 und mehr Beschäftigte	2750	29,9
	9220	100,0

## Betriebliche Funktion

	Exemplare	%
Unternehmensleitung	615	6,7
Techn. Management	2186	23,7
Forschung/Entwicklung	2491	27,0
Konstruktion	721	7,8
Fertigung	1934	21,0
Qualitätskontrolle, Test	513	5,6
Verkauf	308	3,3
Marketing / Werbung	391	4,2
Studenten	42	0,5
Hochschulen/Sonstige	19	0,2
	9220	100,0

**Zeitschriftenformat:** DIN A4 210 breit x 297 hoch mm  
Anschnitt 216 breit x 303 hoch mm

**Satzspiegel:** 185 breit x 260 hoch mm

**Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro**

Format	Breite x Höhe bei Anzeigen pro Jahr	Maße mit Anschnitt	Preise für 4-Farbdruck				
			1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 x 260	216 x 303	4.780,00	4.541,00	4.302,00	4.063,00	3.824,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 x 303	3.700,00	3.515,00	3.330,00	3.145,00	2.960,00
1/2 Juniorpage	135 x 195	138 x 198	3.260,00	3.097,00	2.934,00	2.771,00	2.608,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133	2.900,00	2.755,00	2.610,00	2.465,00	2.320,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x 90	2.420,00	2.299,00	2.178,00	2.057,00	1.936,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303	1.740,00	1.653,00	1.566,00	1.479,00	1.392,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36	900,00	855,00	810,00	765,00	720,00
1/16-Seite	46 x 62 oder 93 x 31		480,00	460,00	420,00	410,00	390,00

**Preise für Vorzugsplätze:** 2., 3. und 4. Umschlagseite +15%

**Sonstige Platzierungsvorschrift:** +10% auf den Grundpreis  
Anschnittzuschläge werden **nicht** berechnet

### Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 4,00

### Bankverbindung:

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00  
BIC-Code: MVBMD55 IBAN: DE8355190000787587013

**Zahlungsbedingungen:** Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit  
2% Skonto oder 20 Tage ohne Abzug.

### Einhefter/Einkleber:

Papiergewicht: 80 bis 120 g/m<sup>2</sup>

2 Seiten (nur Einkleber)	4 Seiten	6 Seiten	8 Seiten
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00

### Beilagen: Teilbeilagen sind möglich

bis 25 g/1000 inkl. Porto 290,00	bis 50 g/1000 inkl. Porto 390,00
-------------------------------------	-------------------------------------

**Druckverfahren:** Offset

**Druckunterlagen:** PDF-Dateien als Druckunterlagen werden bevorzugt.

**Versandanschrift:** SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,  
D-55218 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649,  
E-Mail: info@smt-verlag.de

Aufträge gemäß den Standard-Geschäftsbedingungen für Anzeigen und  
Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.

Termine	Schwerpunktthemen SMT	Schwerpunkte CADS	Schwerpunkte EMV-ESD	Messen
<b>Ständige Schwerpunkte</b>	Advanced Packaging Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Marktübersichten	EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, Logiksynthese, Simulation	Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen	
<b>Januar/ Februar mit EMV-ESD 1</b>  <b>Messeheft EMV 2019</b> Redaktionsschluss 06.02.2019 Anzeigenschluss 13.02.2019 Erscheinungstermin 21.02.2019	Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Testsysteme, Lötssysteme  <b>Marktübersicht: Steckverbinder</b>		<b>EMV-ESD 1</b> <b>Vorschau EMV 2019</b> Messtechnik Filter, Stromversorgung Stromversorgung Produktsicherheit	<b>APEX</b> 26. - 31.01.2019 San Diego
<b>März mit CADS 1</b> Redaktionsschluss 05.03.2019 Anzeigenschluss 13.03.2019 Erscheinungstermin 22.03.2019	Vorberichte » <b>SMTconnect</b> « Packaging, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck AOI, AXI, Flying Prober  <b>Schwerpunktthema: MES-Software</b>	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		<b>EMV</b> 19. - 21.03.2019 Stuttgart  <b>Hannover Messe</b> 01. - 05.04.2019 Hannover
<b>April/Mai mit EMV-ESD 2</b>  <b>Messeheft SMTconnect</b> Redaktionsschluss 02.04.2019 Anzeigenschluss 11.04.2019 Erscheinungstermin 29.04.2019	Vorberichte » <b>SMTconnect</b> « Reparatur/Rework, Löttechnik, Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer, Reinraumtechnik Baugruppentest, Halbleitertest, AOI  <b>Marktübersicht: Lötssysteme</b>		<b>EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1</b> Störfestigkeit Messtechnik Antennen Filter, Stromversorgung ESD, Produktsicherheit	<b>SMTconnect</b> 07. - 09.05.2019 Nürnberg  <b>Intersolar Europe</b> 15.05. - 17.05.2019 München
				<b>CoBIT</b> 24. - 28.06.2019 Hannover
<b>Juni/ Juli mit CADS 2</b> Redaktionsschluss 06.06.2019 Anzeigenschluss 17.06.2019 Erscheinungstermin 26.06.2019	Nachberichte » <b>SMTconnect</b> « Trends in der Bestücktechnik, Leiterplatten, Microvias, HDI Packaging, Bonding AOI, AXI, Flying Prober  <b>Marktübersicht: Schablonendruck</b>	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		
<b>August/ September mit EMV-ESD 3</b> Redaktionsschluss 14.08.2019 Anzeigenschluss 22.08.2019 Erscheinungstermin 05.09.2019	Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, AOI, AXI, Flying Prober, Packaging, Chip-on-Board, Rework  <b>Schwerpunktthema: Röntgentechnik</b>		<b>EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 2</b> Messtechnik Dienstleistungen Störfestigkeit Produktsicherheit	<b>Motek</b> 07. - 10.10. 2019 Stuttgart  <b>parts2clean</b> 22. - 24.10.2019 Stuttgart
<b>Oktober mit CADS 3</b> Redaktionsschluss 11.09.2019 Anzeigenschluss 18.09.2019 Erscheinungstermin 30.09.2019	Vorberichte » <b>productronica</b> « Löttechnik, Bestücktechnik Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan  <b>Marktübersicht: Bestückssysteme</b>	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		<b>Semicon Europe</b> 12. - 15.11.2019 München  <b>productronica</b> 12. - 15.11.2019 München
<b>November mit EMV-ESD 4</b> <b>MESSEHEFT »productronica 2019«</b> Redaktionsschluss 15.10.2019 Anzeigenschluss 22.10.2019 Erscheinungstermin 04.11.2019	Vorberichte » <b>productronica</b> « Leiterplatten, Microvias, HDI Leiterplattenfertigung, Schablonendruck, Löttechnik <b>Schwerpunktthema: Rework und Repair</b>		<b>EMV-ESD 4</b> Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen, Messtechnik	<b>SPS/IPC/DRIVES</b> 26. - 28.11.2019 Nürnberg